

证券代码：603991

证券简称：至正股份

公告编号：2026-010

深圳至正高分子材料股份有限公司 关于控股股东一致行动人部分股份质押的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 深圳至正高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东深圳市正信同创投资发展有限公司（以下简称“正信同创”）一致行动人深圳市领先半导体发展有限公司（以下简称“领先半导体”）直接持有公司股份 5,137,307 股，占公司总股本的 3.36%，本次领先半导体质押股份 1,860,000 股，占其所持股份的 36.21%，占公司总股本的 1.22%。

● 公司控股股东正信同创及其一致行动人领先半导体、南宁市先进半导体科技有限公司（以下简称“先进半导体”）合计持有公司股份 37,177,337 股，占公司总股本的 24.35%。本次股份质押后，控股股东及其一致行动人累计质押股份 16,860,000 股，占其所持股份的 45.35%，占公司总股本的 11.04%。

一、本次股份质押基本情况

公司于 2026 年 1 月 29 日收到公司控股股东一致行动人领先半导体的通知，领先半导体将其持有的公司部分股票进行质押，具体情况如下：

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数（股）	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
------	---------	-----------	--------	--------	-------	-------	-----	----------	----------	----------

领先 半导 体	否	1,860,000	是	否	2026年 1月27 日	向中国证券 登记结算有 限责任公司 办理解除质 押登记为止	深圳市 中小担 小额贷 款有限 公司	36.21 %	1.22%	补充流动 资金
---------------	---	-----------	---	---	--------------------	---	--------------------------------	------------	-------	------------

2、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。

3、股东累计质押股份情况

截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

股东 名称	持股数量 (股)	持股 比例 (%)	本次质押 前累计质 押数量 (股)	本次质押 后累计质 押数量 (股)	占其 所持 股份 比例 (%)	占公 司总 股本 比例 (%)	已质押股份 情况		未质押股份 情况	
							已质押股 份中限售 股份数量 (股)	已质 押股 份中 冻结 股份 数量 (股)	未质押股 份中限售 股份数量 (股)	未质 押股 份中 冻结 股份 数量 (股)
正信 同创	20,124,450	13.18	15,000,000	15,000,000	74.54	9.82	0	0	0	0
先进 半导 体	11,915,580	7.80	0	0	0	0	0	0	11,915,580	0
领先 半导 体	5,137,307	3.36	0	1,860,000	36.21	1.22	1,860,000	0	3,277,307	0
合计	37,177,337	24.35	15,000,000	16,860,000	45.35	11.04	1,860,000	0	15,192,887	0

特此公告。

深圳至正高分子材料股份有限公司董事会
2026 年 1 月 30 日